

Express5800/R120h-2M(2nd-Gen)スペック詳細

2019年11月26日版

フレームモデル

製品名称 モデル名 製品型名		Express5800/R120h-2M							
		8x2.5型ドライブモデル N8100-2775Y	24x2.5型ドライブモデル N8100-2776Y	8x3.5型ドライブモデル N8100-2777Y	12x3.5型ドライブ N8100-2778Y				
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215M(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238M(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240M(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8260M(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8280M(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)							
		標準搭載数 / 最大搭載数							
		コントローラ・ハブとの接続							
		インテル® 64							
		インテル® ハイパーセイション・テクノロジ							
		インテル® ハイパースレディング・テクノロジ							
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ							
		CPUソケット形状							
		ホットプラグ							
		冷却方式							
チップセット	チップセット	ファンなしヒートシンク							
		インテル® C621 チップセット							
		標準搭載なし(セクショナルオプション) /							
		Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)							
		DC Persistent DIMM : 6TB(12x 512GB)							
		24							
		DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB)							
		DDR2-2666 DC Persistent DIMM(128/256/512GB)							
		2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)							
		23.4GB/s							
メモリ	搭載容量 標準 / 最大 メモリスロット数 増設単位 搭載メモリ 最大動作周波数 メモリアス帯域(チャネルあたり) メモリアクセス方式 誤り検出・訂正 メモリスベアリング メモリエラーリング ホットプラグ モジュールピン数 動作電圧 バッパ機能	8x2.5型ドライブ 2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)		24x2.5型ドライブ 2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個) 2x M.2 SATAスロット	8x3.5型ドライブ 3.5型HDD : SATA 228TB(19x 12TB),ニアライン SAS 228TB(19x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 4TB (2x 2TB), SAS 4.8TB(2x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 7.68TB(2x 3.84TB), SAS SSD: 3.84TB (2x 1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)				
		24		DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB) DDR2-2666 DC Persistent DIMM(128/256/512GB)					
		1		23.4GB/s					
		インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)		ECC, x4 SDDC					
				対応					
				対応					
				-					
				288ピン					
				1.2V					
				対応					
補助記憶装置	拡張スロット	内蔵スロット		12x3.5型ドライブ					
		フロント	8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)	24x2.5型ドライブ	8x3.5型ドライブ				
		リア	2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個) 2x M.2 SATAスロット						
		内部							
		ドライブベイ	内蔵最大	ホットスワップ					
		2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD: 46.08TB (24x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)	2.5型HDD: SATA 60TB (30x 2TB), SAS 72TB (30x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 115.2TB (30x 3.84TB), SAS SSD: 57.6TB (30x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)	3.5型HDD : SATA 180TB(15x 12TB),ニアライン SAS 180TB(15x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 8TB (4x 2TB), SAS 9.6TB(4x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 15.36TB(4x 3.84TB), SAS SSD: 7.68TB (4x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)	3.5型HDD : SATA 228TB(19x 12TB),ニアライン SAS 228TB(19x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 4TB (2x 2TB), SAS 4.8TB(2x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 7.68TB(2x 3.84TB), SAS SSD: 3.84TB (2x 1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)				
		インタフェース規格とRAID構成		対応					
		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)							
		光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1					
		FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2					
拡張ベイ	拡張スロット	拡張ベイ		標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8/16ソケット) (フルハイト, フルレングス) 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16/16ソケット) (フルハイト, フルレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8/16ソケット) (フルハイト, ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8/16ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8/16ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。) PCI Express 1.1, 2.0, 3.0					
		規格		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0					
		搭載チップ / ビデオRAM		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB					
		グラフィック表示と解像度		640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200					
		フロント	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 2xUSB2.0(Type A) *12	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用)	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用)	-			
		リア	2x USB3.0 (TypeA), 1xアナログRGB (ミニD-Sub15pin) 1x マネージメント専用LANネットワーク (1000BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0						
		内部	2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0						
		実装形式	オンボード						
		コントローラ	1x Broadcom® BCM5719						
		チップ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)						
ネットワーク	ネットワー	FEC / GEC		対応					
		ジャンボフレーム		対応					
		PXE / iSCSI プート		対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ/情報をご覧ください)					
		コントローラ		PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応					
		マネージメント用ポート		BMC					
		WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		Marvell PHY					
		キーボード / マウス		オプション					
		BIOS Version (出荷当初)		System ROM U30 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
		BMC Firmware Revision (出荷当初)		1.40 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
		System Sleep State		S0, S5					
電源	電源	冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)					
		冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ可)					
		筐体デザイン		1Uラックマウント					
		外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		445.5mm x 679.4mm x 87.3mm (2.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 445.5mm x 730.2mm x 87.3mm (3.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)					
		質量 (最小 / 最大)	15kg / 39kg	15kg / 39kg	15kg / 45kg	15kg / 46kg			
		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10							
		900VA / 899W (800W電源最大値)							
		1429VA / 1429W *7 5134kJ/h		1504VA / 1501W *7 5404kJ/h		1343VA / 1343W *7 4839kJ/h		1375VA / 1372W *7 4940kJ/h	
		省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		対象外		対象外		対象外	
		音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *4		対象外		対象外		対象外	
測定方式		対象外		対象外		対象外			
ハードウェア認証規定	OS認証	ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床 : 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床 : 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと) VCCIクラス A							
		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware							
		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル							
		3年オンサイト保守サービス(月~金: 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年保証							
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2 最新の動作確認情報は、情報発信サイトLinux on Express5800を参照願います							
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2 最新の動作確認情報は、情報発信サイトLinux on Express5800を参照願います							
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2 最新の動作確認情報は、情報発信サイトLinux on Express5800を参照願います							
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2 最新の動作確認情報は、情報発信サイトLinux on Express5800を参照願います							
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2 最新の動作確認情報は、情報発信サイトLinux on Express5800を参照願います							
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2 最新の動作確認情報は、情報発信サイトLinux on Express5800を参照願います							

ExpressSelectionPack

製品名称		ExpressSelectionPack	
モデル名		8x 2.5型ドライブモデル	
製品型名		NP8100-2562YP1Y	NP8100-2562YP2Y
CPU	Processor	Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W)	
メモリ	標準搭載数 / 最大搭載数 コントローラ・ハブとの接続 インテル® 64 インテル® ハイパーバイゼーション・テクノロジー インテル® ハイパースレディング・テクノロジー インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー CPUソケット形状 ホットプラグ 冷却方式	0/2 DMI3 (8GB/s) 対応 対応 対応 対応 LGA3647 - ファンなしヒートシンク	
		インテル® C821 チップセット 標準搭載なし(セレクトリアルオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) DC Persistent DIMM : 6TB(12x 512GB)	
		24	
		DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB) DORT-2666 DC Persistent DIMM(128/256/512)GB	
		2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)	
		19.2GB/s	
		インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)	
		ECC, x4 SDDC	
		対応	
		-	
補助 記憶 装置	搭載容量 標準 / 最大 メモリソケット数 増設単位 搭載メモリ 最大動作周波数 メモリバス帯域(チャネルあたり) メモリアクセス方式 取り出し速度 メモリスベアリング メモリミラーリング ホットプラグ モジュールピン数 動作電圧 バッファ機能	288 ピン 1.2V 対応	
		8x2.5型ドライブ 8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)	
		2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個) 2x M.2 SATAスロット	
		-	
		2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD: 46.08TB (24x1.92TB) (オプションHDDケーシング追加時)	
		対応	
		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)	
		内蔵(外付ドライブ接続 (オプション)*1 オプション Flash FDD (1.44MB) *2	
拡張スロット	対応スロット 規格 搭載チップ / ビデオRAM グラフィック表示と解像度	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、フルレングス) 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、フルレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、フルレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)	
		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0	
		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200	
		1x USB3.0 (Type A) *3, 1x USB2.0 (Type A) (BMC用), 2x USB2.0 (Type A) (オプション) *12	
		2x USB3.0 (Type A), 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション)	
		2x USB3.0 (Type A), 2x SATA 3.0	
		オンボード	
		1x Broadcom® BCM5719	
		対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)	
		対応	
ネットワーク	実装形式 コントローラ イーサネット FEC / GEC ジャンボフレーム PXE / iSCSI プート	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)	
		PXE プート 対応, iSCSI プート: 非対応	
		BMC	
		Marvell PHY	
		対応	
		オプション	
		System ROM U30 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
		1.40 (最新のリリースはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
		S0, S5	
		対応 (オプション: ホットプラグ可)	
電源	冗長ファン 筐体デザイン 外形寸法 (幅x奥行x高さ) 質量 (最小/最大)	選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) (電源ケーブルは必須選択オプション)	
		別紙参照	
		別紙参照	
		別紙参照	
		対象外	
		34dBA / 34dBA	
		ISO7779基準、傍観者位置測定 (床: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃(45℃対応可)) *11, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)	
		VCCIクラス A	
		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware	
		スタートアップガイド、保証書、フロントパネル	
動作確認OS *6	無償保証内容 インストールOS サポートOS NECサポート	3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証	
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard *8	
		Microsoft® Windows Server® 2016 Standard	
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter	
		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います	

注意事項
拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまでを示します

注釈
*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIをシステムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
*2 必要に応じて手配してください。主な用途についてはFlash FDD製品概要と利用ケースの構成ガイドを参照下さい。
*3 VMware ESXi 6.0をインストールした場合、USB2.0で動作します。
*4 特定構成(2xCPU(Xeon Silver 4114), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ、標準ファン、1x500W電源)での騒音値
*5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
*6 BTOインストール不可、NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
*7 CPU TDPこと最大電力は8.12をご参照ください。
*8 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2016のライセンス条項に同意していただく必要があります。
詳細はhttp://pn.nec.com/windowsserver/2016/down.htmlをご覧ください。
*10 DC-48V電源のほかDC380V電源を本装置で活用された方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
*11 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「40℃/45℃対応」についての注意事項をご参照ください。
*12 オプションの「N8154-117 内蔵DVDドライブ増設キット」搭載時